## LASER BEAM MACHINE

Patent number:

JP2137688

Publication date:

1990-05-25

Inventor:

**IMAMURA SEIJI** 

Applicant:

**FUJI ELECTRIC CO LTD** 

Classification:

- international:

(IPC1-7): B23K26/00; B23K26/06; H01S3/101

- european:

B23K26/06

Application number:

JP19880291857 19881118

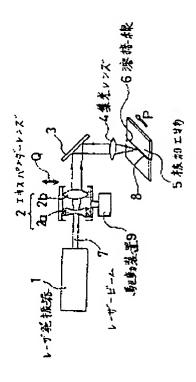
Priority number(s):

JP19880291857 19881118

Report a data error here

### Abstract of JP2137688

PURPOSE:To obtain a defectless laser welded part by finely displacing an expander lens repeatedly in the direction perpendicular to the optical axis. CONSTITUTION:The laser beam machine is provided with an expander lens 2 condensing lens 4 on the optical axis of a laser beam 7 emitted from a laser oscillator 1. A work 5 is irradiated with the condensed light spot of the laser beam and subjected to working. A drive device (means) 9 is provided so as to finely displace the expander lens 2 repeatedly in the direction perpendicular to the optical axis. Therefore, a defectless welded part can be obtained.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

### ®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ② 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-137688

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)5月25日

B 23 K 26/06 26/00 H 01 S 3/101

310 F

7920-4E 7920-4E 7630-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

個代 理 人

レーザ加工装置

弁理士 山 口

②特 願 昭63-291857

②出 願 昭63(1988)11月18日

@発明者 今村

清治

殿

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

⑪出 願 人 富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

#### 明 細 書

1. 発明の名称 レーザ加工装置

### 2. 特許請求の範囲

1) レーザ発振器より出射するレーザビームの光軸上にエキスパンダーレンズ、 集光レンズを配置し、被加工物に向けてレーザビームの集光スポットを照射して加工を行うレーザ加工装置において、 前記エキスパンダーレンズを光軸と垂直方向に反復的に微少変位させる駆動手段を備えたことを特徴とするレーザ加工装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、レーザ加工装置、特に突合わせ溶接の加工に好適なレーザ加工装置に関する。

(従来の技術)

まず、類4回により従来のレーザ加工装置の構成、並びに該レーザ加工装置による被加工物の突合わせ溶接法を説明する。図において、1はレーザ発振器、2は凹レンズ2aと凸レンズ2bを組合せたエキスパンダーレンズ、3は反射ミラー、4は

集光レンズであり、これら部品を光路上に配置してレーザ加工装置の光学系を構成している。一方、 突合わせ継手を構成する 2 枚の母材からなる被加 工物 5 は図示されてない X - Y テーブルに 報置さ れており、 6 が被加工物 5 の突合わせ面に沿った 溶接線を示す。

なお、上記は突合わせ溶接の加工例を示したが、

<u>- 2 - </u>

同じレーザ加工装置を用いて切断、スクライブ、 穴開けなどの各種加工が行えることは周知の通り である。

(発明が解決しようとする課題)

ところで、前記した従来のレーザ加工装置を用いて被加工物を突合わ溶接する場合に次記のような問題点が残る。

<del>-- 3 --</del>

過程でエキスパンダーレンズをレーザビームの光 軸に対して垂直方向に微少変位させると、これに 伴って被加工物に照射されるレーザビームの集光 スポットの照射位置も光軸に対して微少変位する。

(実施例)

っていると、溶接の際に溶け落ち、ブローホールなどの溶接欠陥が生じ易くなるし、また X - Y テーブルの做い精度が低いと溶接線 6 に対し目外れが生じて未溶接部分が発生したりする。

本発明は上記の点にかんがみなされたものであり、突合わせ海接される被加工物の開先加工特度、 X - Y テーブルの做い特度が多少低くても、これ をカパーして良好な突合わせ溶接が行えるように したレーザ加工装置を提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、本発明のレーザ加工装置においては、レーザ加工装置の光学系部品であるエキスパンダーレンズに対し、エキスパンダーレンズを光軸と垂直方向に反復的に微少変位させる駆動手段を備えて構成するものとする。

(作用)

上記の構成で、駆動手段は、エキスパングーレンズの組立体を光軸と垂直方向に所定の振幅。 周期で反復変位させるように振動を与える駆動装置である。ここで、被加工物の突合わせ溶接を行う

-4-

第1図は突合わせ溶接を行なっているが、 変を明実施例の構成図であり、第4図に対応する同一部品には同じ符号が付してある。すなわち、 本発明によりエキスパンダーレンズ2の組立体にご 符号9で示す駆動装置が結合されている。この駆動装置9は一種の振動器であり、エキスパンダーレンズ2の組立体をレーザビーム7の光軸に対対し 乗直方向(矢印Q)に反復的に微少変位させるように振動を与えるものである。なお、その振動周 被数、振幅などは外部から適宜調節されるよう構成されている。

次に、前記標成による作用を第2回により提明する。図において、レーザ免扱器から出射するレーザピーム7の光軸を0、無光レンズ4の焦点距離を1として、エキスパンダーレンズ2の中心を光軸0に合せた状態では、レーザピーム7は集光レンズ4を透過して図示実線で示すように集光レンズ4の焦点Aに集束する。また、ここで被加工物の照射面を焦点Aより低かに外れた位置51、52に投定すると、照射面の集光スポッは511、521

-6-

(実線)で表すように光軸 O を中心とした位置に照射される。これに対し、点線で示すようにエキスパンダーレンズ 2 の中心を光軸 O に対して Δ ℓ だけ垂直方向に微少変位させると、レーザビームの光路上での軌跡は点線のように変化する。したかって前記した照射面位置 S1. S2に照射される集光スポットは S 12. S 22 (点線)のように光軸 O よりずれようになる。つまり、エキスパンダーレンズ 2 を光軸 O に対し垂直方向に変位させると、これに伴って集光レンズ 4 の 魚 点付近で 照射面 S1. S2に 照射される 集光スポットが S 11から S 12. ないし S 21から S 22~変位するようになる。

したがって、第1図において、被加工物 5に照射されるレーザビームの集光スポットが溶接線 6に対しその左右の幅方向に微少変位するように、駆動装置 9の駆動でエキスパンダーレンズ 2の組立体をレーザビームの光軸 Oと垂直方向(図示例では上下方向)に振動を与え、かつ同時に X ー Yテーブルを介して被加工物 5を溶接線 6に沿って移動させると、駆動装置 9で与えた振動周波数、

<del>-7-</del>

ーザ加工装置を動作させることにより、被加工物の切断、スクライブ加工などを何等支障なく行う ことかてきることは勿論である。

### (発明の効果)

本発明のレーザ加工装置は、以上説明したよう に構成されているので、次記の効果を奏する。

すなわち、エキスパンダーレンズを光軸と垂直 方向に反復的に微少変位させる駆動手段を備え、 突合わせ溶接加工に際してレーザビームの集光スポットを溶接線に対して左右へ微少変位させるこ とにより、

(1) 被加工物の突合わせ溶接にウィーピング溶接法と同様な効果を与えて、被加工物の突合わせ面の間に多少の陰間が残っていても、この隙間を埋めるように溶接ピードを形成することができ、欠陥のない溶接部が得られる。

(2) 被加工物を移動する X - Y テーブルの 倣い精 度が多少低くても、 目外れのおそれなしに溶接線 に沿って安定よく溶接できる。

4. 図面の簡単な説明

張幅に対応して 集光スポット が被加工物 5 の 照射面上で溶接方向と直角方向に 微少 振動する。 なお、第 3 図 (a) . (b) は溶接線 6 に沿った 集光スポット の走 査 軌跡の 例を 模式的に 変した ものであり、 Tが 集光スポットの走 査 軌跡を 示す。

このように被加工物 5 に 対し、 その 容接線 6 に 対 し 、 その 容接線 6 に 対 と た を 左 右 に 数 光 ス ポットを 左 右 に 扱 光 報 朝 間 は 数 を を な り 、 か つ そ の 類 報 に 過 な と に よ り 、 か す す し に よ り 、 か す す し に よ り 、 か す す し で は な か の 間 に 多 少 の 間 隔 が 段 存 し て び れ る の な い 精 度 が 得 られ る 。 ま た 、 X ー ソ テ ー ブ ル の 似 い す 度 が 移 少 低 く て も 、 レ ー ザ ビ ー ム の 集 光 で で 液 が が り 低 く て む た 、 レ ー ザ ど ー な の で 、 溶 接 が の ら 目 外 れ す る お そ れ も な い 。

なお、前記は突合わせ溶接の場合について述べたが、すみ肉溶接を行う場合も同様な効果が得られる。また前記の駆動装置9を停止した状態でレ

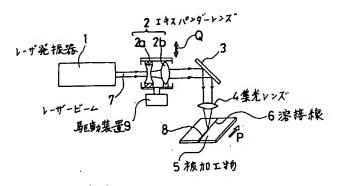
— 8 <del>—</del>

第1図は突合わせ溶接加工状態を示す本発明実施例によるレーザ加工装置の構成図、、第2図は第1図の動作説明図、第3図(a)、(b)は微少変位に伴うレーザピーム集光スポットの走査軌跡の模式図、第4図は突合わせ溶接状態を示す従来のレーザ加工装置の構成図である。図において、

1:レーザ発振器、2:エキスパンダーレンズ、4:集光レンズ、5:被加工物、6:溶接線、7:レーザビーム、9:駆動装置、0:レーザビームの光軸、S1, S2:集光スポット取射面、S11, S12, S21, S22:集光スポット、T:集光スポットの走査軌跡。

代理人并理士 山 口





第1図

